

発熱をコントロールする

有機エレ材研(JOEM)

《日時》 2009年1月13日(火) 13時~17時00分

《会場》 [自動車会館 大会議室](#) TEL:03-3264-4719

《プログラム》 座長 日立化成 上野 巧、旭化成ケミカズ 小川 周一郎

13:00~13:50 「はんだ不良を熱設計で回避する」

サーマル・デザイン・ラボ 国峯 尚樹

13:50~14:40 「高熱伝導性バイオプラスチックの開発」

NEC 位地 正年

15:00~15:50 「絶縁と放熱を両立する高次構造制御エポキシ樹脂」

日立化成 竹澤 由高

15:50~16:40 「放熱セラミックス」

セラミSSION 安藤 恵子

16:40~17:00 補充討論・総括討論

参加費：参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費として5,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費：今回は懇親会はありません。

参加登録：参加登録、登録の変更は、1月6日(火)までに、次へお願いします。

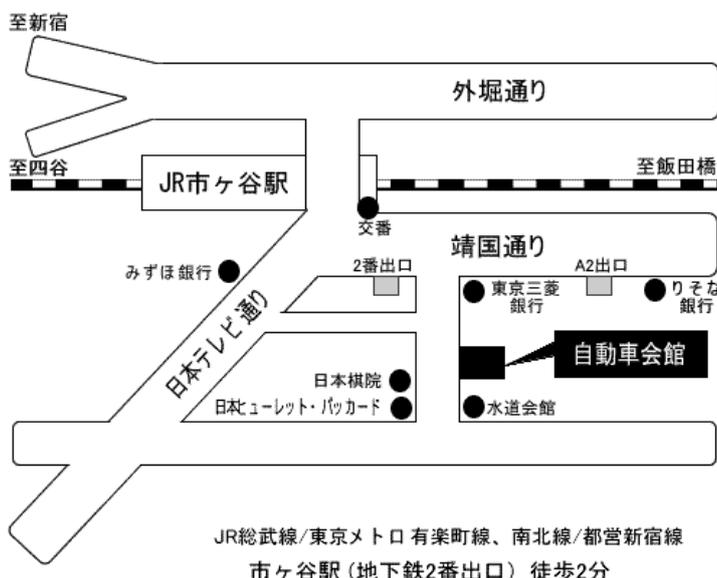
(締切日後の参加申込は非会員扱いとなりますので)

(1) Web site : <http://www.organic-electronics.or.jp/> 経由『参加登録』画面

(2) FAX : 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。

中間法人 有機エレクトロニクス材料研究会(The Japanese Research Association for Organic Electronics Materials)



◎ JR「市ヶ谷駅」
地下鉄2番出口 徒歩2分

JOEM 検索

JR総武線/東京メトロ有楽町線、南北線/都営新宿線
市ヶ谷駅(地下鉄2番出口) 徒歩2分